① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-99175

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

⑤Int. Cl. 5

B 08 B 3/02

B 05 C 9/10
G 03 F 1/08
H 01 L 21/304

المري

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月11日

A 7817-3B 6804-4F X 7428-2H 3 4 1 T 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

の発明の名称 排液排出装置

②特 願 昭63-249113

阳

20出 願 昭63(1988)10月4日

仰発 明 者 吉 澤

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑪出 顋 人 日立電子エンジニアリ

ング株式会社

個代 理 人 弁理士 影井 俊次

明 細 書

1. 発明の名称

排液排出装置

- 2. 特許請求の範囲
- (2) 底面に排液口を備えた洗浄槽内にワークを支持部材に設置して、該ワークに洗浄液とすすぎ液とを供給して、該ワークに対して洗浄処理を行う

ようにしたものにおいて、前記支持部材における 前記ワークの支持位置と機底壁との間に前記ワー クより大きな形状の多孔板からなる底壁と、該底 壁の周囲に立設した周壁とからなる液溜めを設置 して、該液溜めに洗浄液を貯留して、すすぎ液に より希釈・猜泡した状態で前記排液口から排液す る構成としたことを特徴とする排液排出装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えば半導体基板にエッチング処理を行うためのフォトマスクを洗浄する洗浄装置や その他、ワークに液処理を行う装置において、そ の処理排液を排出するための排液排出装置に関す るものである。

[従来の技術]

ワークの液処理装置として、各種ワークに対する洗浄を行う洗浄装置があるが、例えば半導体に エッチング処理を行うためのフォトマスクを洗浄 するための洗浄装置は、第4図及び第5図に示したように、円筒状に形成した洗浄槽1内にモータ2によって回転駆動される回転支持部材3を装着して、この回転支持部材3上にワーク1を設置して、それを回転させる間に、まず洗浄液ノズル5から石鹼水等からなる洗浄液をワーク1に供給し、然る後に、すすぎ液ノズル6から純水等のするを供給することによって、このワーク4の洗浄が行われるようになっている。

ここで、前述のようにして洗浄を行った後の排液を排出するために、洗浄槽 Lの底壁 Laを第 5 図に角度 θ で示した如く、所定角度傾斜させて設け、その最も低い位置に排液口7 を形成し、該排液口7 に排液管 8 を接続して設けるようにしたものは、従来から用いられている。

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、洗浄液として石鹼水のように、ある 程度粘度が高く、しかも成泡性の液体を用いる場

きるようにした排液排出装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

[作用]

このような構成を採用することによって、ワークに対して高粘度処理液を供給して、所定の処理

合においては、洗浄槽しの底壁1aに底下した洗浄 被は、その粘度が高いために排液ロ1にまで迅速 に流れず、しかも抱立つので、排液の流動化が阻 害されて、途中で滞留してしまうことがある。特 に、洗浄効率を向上させるために、濃度の高い洗 浄液を用いる場合には、前述した洗浄液の成泡及 び福留の問題が著しく大きくなる。

而して、頻繁にワーク4の洗浄を行う場合にあっては、次のワークの洗浄が開始されるまでの間に完全に消泡せず、徐々に泡が成長してワーク4に触れるおそれがあるという問題点がある。また、ワーク4に対する洗浄間隔が長い場合には、滞留した洗浄液の残渣が洗浄槽1の内面や排液管8に付着して硬化して堆積するという問題点を生じる。

本発明は叙上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とすることろは、 高粘度処理液を流動化を促進して、 円滑に排液を行わせることがで

を行った後の排液は、そのまま排出されず、液溜めに一度稀留せしめられ、次に低粘度処理液によって処理が行われて、この低粘度処理液の排液を液溜め内に流入したときに、この低粘度液によって高粘度液の希釈が行われることになって、流動性が促進され、円滑に排液口から排液することができるようになる。

ここで、高粘度処理液としては、洗浄液であり、また低粘度処理液がすすぎ液である場合においては、前述のようにして液溜めに洗浄液を滞留させた状態で、すすぎ液を流入させることをではないで、放洗浄液が希釈されるだけでなく、すず溜めの底板に形成した多数の小孔から流下する際のの底板に形成した多数の小孔から流下する際にものの底板に形成した多数の小孔から流下する際にもの水が発揮されるので、排液の円滑な流動と及び迅速な消泡を行うことができるようになる。

[実施例]

以下、本発明の実施例を第1図乃至第3図に基づいて詳細に説明する。

図中において、前述した従来技術と同一または 均等な構成部材については、同一の符号を付して その説明を省略するものとする。

できる寸法のものとする。

本実施例は前述のように構成されるもので、次にその作用について説明する。

そこで、洗浄液によるワーク4の洗浄が完了し

而して、本発明の特徴とするところは、第1図及び第2図に示した如く、洗浄槽1におけるの転支持部材3のワーク4の支持部3aと洗浄槽1のの破職の10を装着したことにある。の被御め10は、第3図から明らかなようににあるのでである。のではなり、この破板11の全孔ではとからなり、このでではなれて多数の小孔13、13・・・が穿散されて多れたはとなっている。そして、この被溜め10は、洗浄槽1のの、低壁1aにおいて、回転支持部材3を回転においても非回転状態となって持部材3の回転時においても非回転状態となって、

ここで、被溜め10における周壁12の内法の部分はワーク4 より大きく形成されて、これにより洗浄板ノズル5 から供給された洗浄板の排液のほぼ全部が該被溜め10内に流入するようになっている。而して、この液溜め10の径はワーク4 の回転速度に応じてほぼ排液のすべてを収容することが

た後に、すすぎ液ノズル6から純水等からなるすすぎ液が供給されて、ワーク4から洗浄液が洗い流される。そして、このすすぎ液の排液も前述した洗浄排液と同様ワーク4の周縁部から液溜め10内に流下する。このように粘度の低いすすぎ排液が液溜め10に流入すると、酸液溜め10内の洗浄排液は該すずぎ排液によって希釈されると共に、泡の破壊が行われて、消泡が促進される。

前述のようにして洗浄排液がすすぎ液により希がまれると、その粘度が低下して、円滑に液溜は1aに流下し、この底壁1aに流下し、こ 放洗浄槽1 の底壁1aに流下し、こ 放洗浄槽1 の底壁1aには洗浄液の池が存在しない状態とといるので、この排液の流れが阻害されることがなく、極めて円滑に排液の1 から排液が低いために、すすぎ排液の一部は液溜め10には入らず、洗浄には1 の内部で飛散することになるが、このように

U

して飛散したすすぎ排液は検問め10から流ドした 排液と途中で接触して、さらに排液の希釈が促進 させるので、排液の排液ロ1 への移行がさらに良 好となる。

すもので、 第4図はワークの洗浄装置の平面図、 第5図は第4図のV-V斯面図である。

1:洗浄槽、1a: 底壁、2:モータ、3:回転支持部材、4:ワーク、5:洗浄液ノズル、6:すすぎ液ノズル、7:排液口、8:排液管、10: 液溜め、11: 底板、12: 周壁、13: 小孔。

特許出願人

日立電子エンジニアリング株式会社

代 理 人

弁 理 士

影 井

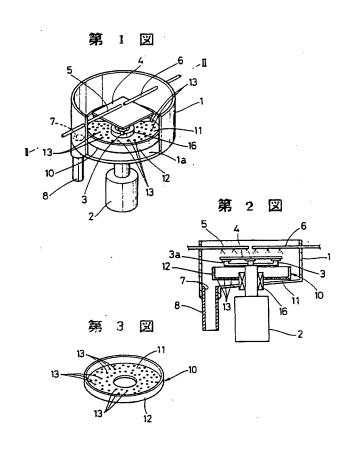


とができる。

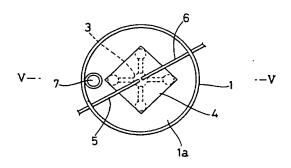
[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

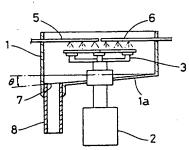
第1 図乃至第3 図は本発明の一実施例を示すもので、第1 図はワークの洗浄装置の部分断面外観図、第2 図は第1 図の II - II 断面図、第3 図は液溜めの外観図、第4 図及び第5 図は従来技術を示



第 4 図



第 5 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-099175

(43)Date of publication of application: 11.04.1990

(51)Int.CI.

B08B 3/02 // B05C 9/10 G03F 1/08 H01L 21/304

(21)Application number: 63-249113

(71)Applicant: HITACHI ELECTRON ENG CO LTD

04.10.1988 (22)Date of filing:

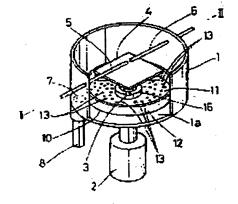
(72)Inventor: YOSHIZAWA AKIRA

(54) WASTE LIQUID DISCHARGE APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To smoothly discharge a high viscosity treated liquid by arranging a liquid sump whose bottom is composed of a perforated plate between a work support position and the bottom wall of a tank and once diluting the high viscosity treated liquid with a low viscosity treated liquid in said liquid sump before discharging the same.

CONSTITUTION: A liquid sump 10 is mounted. A work 4 is arranged to a work support part 3 and a washing solution is supplied from a washing solution nozzle 5 while the support part 3 is rotated to wash the surface of the work 4. Since the waste solution after washing has high viscosity, said solution is stagnated in the liquid sump 10. A rinse solution such as pure water is supplied from a rinse solution nozzle 6 to wash off the washing solution from the work 4. This rinse solution also flows down to the liquid sump 10 and the waste washing solution is diluted with said rinse solution to promote defoaming. The waste solution diluted with the rinse



solution and lowered in its viscosity is discharged to a waste solution pipe 8 from a discharge port 7 extremely smoothly.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office